

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Ingenieur und Architekt**

Band (Jahr): **118 (2000)**

Heft 3

PDF erstellt am: **24.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*  
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, [www.library.ethz.ch](http://www.library.ethz.ch)

<http://www.e-periodica.ch>



CD

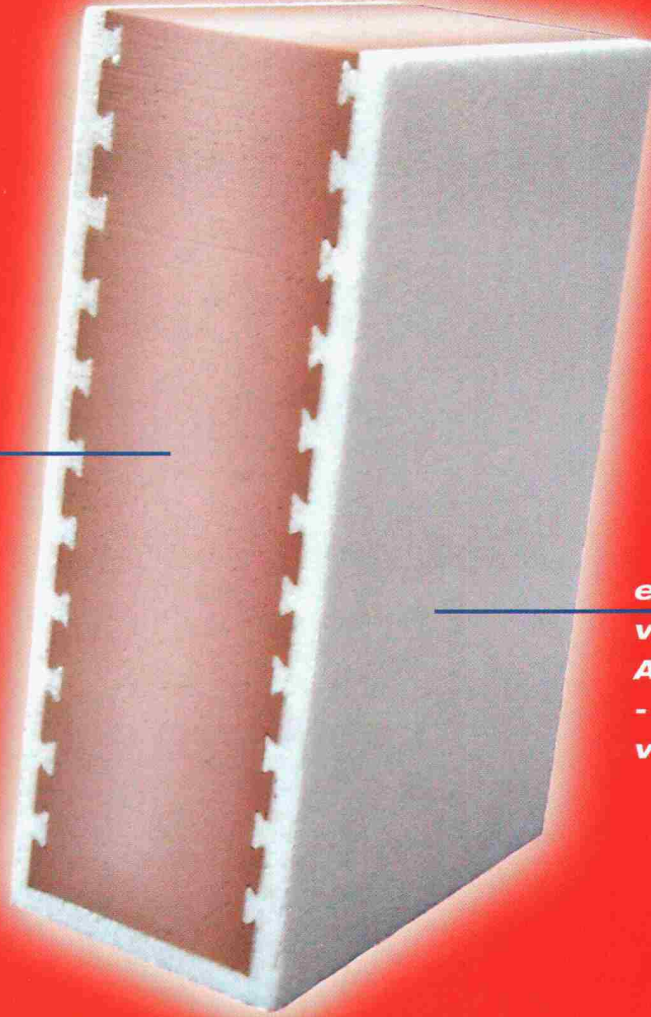


KO2



Microchip

# NEW GENERATION



**heavy**  
hochverdichteter  
Kern bringt  
dieselbe  
Wärmedämm-  
wirkung mit nur  
ca. der Hälfte  
der Plattenstärke

**easy**  
verputzbare  
Aussenschicht  
- problemlos  
verarbeitbar

## HiCompact<sup>®</sup>

*Die hochverdichtete Wärmedämmung der neuen Generation schafft das bisher Unmögliche und komprimiert das Dämmvermögen im Verhältnis 1 : 1,8. Planern und Architekten bringt HiCompact<sup>®</sup> Aussen und Innen mehr Freiraum. Den Bauherren mehr Nutzfläche bei geringeren Gesamtkosten.*



gonon  
Isolation AG (SA)  
CH-8226 Schleithelm  
Telefon 052/680 17 21

[www.hicompact.ch](http://www.hicompact.ch)